PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-022973

(43) Date of publication of application: 25.01.1990

(51)Int.CI.

H04N 5/33 G01J 1/02 H01L 27/146

(21) Application number: 63-174489

3-174489 (71)

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

12.07.1988

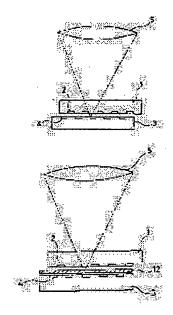
(72)Inventor: YUYA NAOKI

(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To simplify an optical system at the time of enhancing resolution or taking out optical signals with different wavelength separately by arranging the detector forming planes of two infrared ray solid-state image pickup devices oppositely.

CONSTITUTION: The detector forming planes of the two infrared ray solid—state image pickup elements 1 and 3 are arranged oppositely to each other. And the upper infrared ray solid—state image pickup element 1 is arranged by shifting by half pitch from the lower infrared ray solid—state image pickup element 3, and furthermore, an infrared ray filter 12 is provided between the two infrared ray solid—state image pickup elements 1 and 3, or, infrared ray detectors 2 and 4 having different spectral sensitivity characteristics are used. In such way, it is possible to double the resolution or to take out the optical signals with different wavelength separately by a simple optical system.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平2-22973

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月25日

H 04 N 5/33 G 01 1/02 H 01 27/146 5/335

8838-5C 7706-2G Q

Z

H 01 L 27/14

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称

固体撮像装置

20特 顧 昭63-174489

@出 昭63(1988)7月12日

仰発 明

兵庫県伊丹市瑞原 4丁目 1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

倒代 理 弁理士 早瀬 憲一



1. 発明の名称

固体摄像装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 固体摄像装置において、

半導体基板上に1次元または2次元に配列され 赤外線に対し感度を有する光電変換部と該光電変 換部からの電気信号を読出す機構とを有する第1. 第2の固体攝像素子を備え、

第1の固体摄像素子上に第2の固体摄像素子を、 互いに光電変換部形成面を向かい合わせて配置し てなることを特徴とする固体摄像装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、固体損像装置に関するもので、特 に赤外線を摄像するものの構成に関するものであ

〔従来の技術〕

第5図は、従来の赤外線固体摄像装置の構成の 一例を示したものである。図において、1は第1

の赤外線固体摄像素子、 2 は赤外線固体摄像素子 の赤外線検出器アレイ、3は第2の赤外線固体提 像素子、4は赤外線固体摄像素子2の赤外線検出 器アレイ、5は赤外線用のレンズ、13は赤外線 用のハーフミラーである。

次に動作について説明する。赤外線用のハーフ ミラー13は赤外線レンズ5からの赤外光を素子 1と素子3の方へ2つに分ける。そのため赤外線 レンズ 5 によって素子 1 と素子 3 の両方に赤外像 が結像される。

ここで素子1と3の赤外線検出器アレイ2と4 が画素ピッチの半ピッチ分だけずれるように配置 すると、赤外線レンズ5の側から見ると、素子1 の赤外線検出器アレイ2の画素の間に素子3の赤 外線検出器アレイ4が配置されることになる。こ れにより、赤外線固体摄像素子を1個だけ使用し た場合に比べ倍の解像度を得ることが可能になる。

また、赤外線固体攝像素子1.3の上に赤外線 フィルタを設けたり、赤外線固体摄像素子1、3 が互いに異なった分光感度特性の赤外線検出器を 持つようにすれば、異なった波县の光信号を取出 すことも可能になる。

(発明が解決しようとする課題)

従来の固体機像装置は以上のように構成されているので、2個の赤外線固体機像素子を使って解像度を上げたり異なった波長の光信号を別々に取出すためには、複雑な光学系が必要であった。また光学系も大きなスペースが必要であった。

この発明は、上記のような従来のものの問題点を解消するためになされたもので、2個の固体摄像素子を用いて解像度を上げたり異なった波長の光信号を別々に取出すようにする際、光学系を簡単かつスペースの小さいものとすることができる固体摄像装置を得ることを目的とする。

· 〔課題を解決するための手段〕

この発明に係る固体摄像装置は、2つの赤外線 固体摄像素子の検出器形成面を互いに向かい合わ せて配置したものである。

(作用)

この発明は、上述のように構成したので、上部

する実装方法として赤外線固体摄像素子1.3を接着剤等ではり合わせてもよいし、また第2図に示すようにバンプを使ってはり合わせてもよい。この第2図において、6はチップ1の1/〇パッド、7.8はチップ3上に形成されたパッド、9はパッド6と7とを結びなおかつチップ1と3を固定する1 n バンプである。パッド7.8 はチップ1の1/〇パッドとなる。10はチップ3の1/〇パッドである。

次に動作について説明する。赤外線レンズ5の 焦点面はチップ1、3の検出器面と一致している。 赤外線レンズ5で結像された赤外像は赤外線は 海像素子1、3で擬像される。一般にSi半導は 上にショットキバリアダイオードの赤外線検 上にショットキバリアダイオードの赤外線検 アレイとその光信号を読出す手段とをモノノ半導 アレイとの光信号を読出すまることがら、光の入線 が赤外光に対し透明であることから、光の入線 が赤外光に対し透明であることから、赤外線 が赤外光に対しるの裏面でも良い。赤外線し、 ボからの赤外光は、チップ1の裏面より入りで チップ1で赤外像が摄像される。チップ1で の赤外線固体摄像素子と下部の赤外線固体摄像素子と下部の赤外線固体摄像素子と下部の赤外線固体摄像素子の画素を半ピッチずらせて配置したり、さらには2つの固体摄像素子の間に赤外線内ではより、1つの赤外線固体摄像素子を使用した場合に比べるの解像を持った赤外線固体摄像素子から異なった。 被長の赤外線信号を取出すことも単純な光学系で可能になる。

(実施例)

以下、この発明の実施例を図について説明する。 第1図は本発明の一実施例による固体摄像装置を 示し、図において、1は第1の赤外線固体摄像素 子、2は赤外線固体摄像素子1の赤外線検出器ア レイ、3は第2の赤外線固体摄像素子、4は赤外 線固体摄像素子2の赤外線検出器アレイ、5は赤 外線用のレンズである。

赤外線固体摄像素子1、3はお互いに検出器形成面が向かい合っている。このような構成を実現

されなかった赤外光はチップ3で攝像される。

第3図は赤外線固体摄像素子の画素部の拡大図である。11は垂直電荷転送部で、赤外線検出器2の光信号を転送する。垂直電荷転送部11は赤外光に感度を持たず、赤外光の吸収も少ない。従って第1図に示したように、赤外線固体摄像素子1と3の赤外線検出器2と4を半ピッチずらせて配置することにより、チップ1の垂直電荷転送部を透過した赤外光をチップ3の赤外線検出器4で検出することが可能となる。

このように、本実施例によれば、2つの赤外線 固体撮像素子を互いに半ピッチ分ずらせて配置す るようにしたので、赤外像に対する解像度の向上 を構成簡単な光学系で実現することができる。

また上記実施例では解像度の向上のみについて 説明したが、第4図に示すようにチップ1とチッ プ3との間に赤外線フィルタ12を挟んでチップ 1とチップ3とが互いに異なった分光感度特性を 持つようにすることにより、互いに異なった波長 の光信号を別々に取出せるようにすることも可能 である。

また、チップ1とチップ3そのものがお五互いに、 のかれるシースは強性で形成されるシースは強性で形成合、と半導体で形成合、と半導体で形成合、と半球なりがある。 を示するがは、ないののでは、 をでは、ないないでは、 をでは、ないないでは、 をでは、 をでいる。 ででいる。

(発明の効果)

以上のように、この発明に係る固体摄像装置によれば、2つの赤外線固体摄像素子を検出器形成面を互いに向かい合わせて配置するようにしたので、上部の赤外線固体摄像素子と下部の赤外線固体摄像素子を半ピッチずらせて配置したり、さら

に2つの赤外線固体摄像素子の間に赤外線フィルタを設けたり、互いに異なった分光感度特性を持った赤外線検出器を用いたりすることにより、単純な光学系により解像度を倍にしたり、異った波長の光信号を別々に取出したりすることが可能となる。

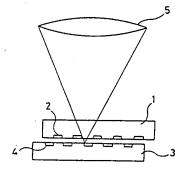
4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例による赤外線固体 摄像装置の構成を示す図、第2図は第1図の構成 を実現する実装方法の一例を示す図、第3図は赤 外線固体摄像素子の画素部を示す拡大図、第4図 はこの発明の他の実施例を示す図、第5図は従来 の赤外線固体摄像装置の構成を示す図である。

図において、1.3は固体摄像素子、2.4は 赤外線検出器、5は赤外線レンズ、6.7はパッ ド、8.10は1/Oパッド、9はパンプである。

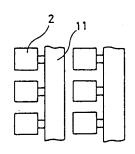
代理人 早 湖 憲 一

第 1 図



- 1,3:第1,第3の固体揭機數子
- 2,4:赤外線積出器別人
- 5:赤外緑レンス。
- 6.7://*/
- 8,10:1/0/15/1
 - 9: *バンプ*・

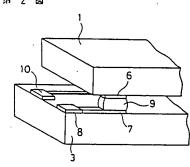
第 3 図



11:垂直電荷郵送部

12: 赤外成 フェルタ

第 2 🛭



第 4 図

